

過去のニュース2019年度 (2019年1月～12月)

掲載日	内容
2019年12月26日	展示会のお知らせ「第21回半導体・センサ パッケージング技術展」
2019年9月9日	展示会のお知らせ「セミコン台湾2019」
2019年4月26日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC18-0093 追加) 製品保守情報 生産中止品案内 (SC18-0135 追加)
2019年4月10日	製品保守情報 サポート終了に関するご案内 «対象設備： BESTEM-D01、02シリーズ»
2019年3月18日	展示会のお知らせ「セミコンチャイナ 2019」
2019年1月11日	展示会のお知らせ「第20回半導体・センサ パッケージング技術展」